



ANEXO CONVOCATORIA

2028/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Monitor LG 19.5 20mk400h o superior, ficha D-SUB (vga) y HDMI
2	Módulo para enlace de fibra óptica para comunicación bidireccional de datos <ul style="list-style-type: none">• Modulo Tran SFP Bidi Gigabit Monomodo 1.25g• En Par (dos SFP uno para cada punta del enlace)• Hasta 20km Lc.• Tipo transeptor SFP 10Gtek ABL53-24-20-D BIDI 1.25G, longitud de onda TX1550 / RX1310nm, SMF para 20KM.
3	<ul style="list-style-type: none">• Motherboard MSI H110M PRO-VH PLUS (MS-7A15) o superior• Procesador Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz. o superior.• Memoria 32gb 2 x Fujitsu DIMM DDR4 Synchronous 2400 MHz (0.4 ns)• Placa de red on-board, 1 x PCI Express 3.0 x16, 2 x PCI Express 2.0 x1.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras